



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > XFP 壳体组件和套件



插拔式 I/O 产品类型: **壳体组件**

可密封: **是**

电路应用: Signal

工组温度范围: -10 – 70 °C [14 – 158 °F]

数据速率（最大值）： 10 Gb/s

[所有 XFP 壳体组件和套件 \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

笼子类型	单
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	是
外形尺寸	XFP

结构特性

端口数量	1
端口矩阵配置	1 x 1

电气特征

数据速率（最大值）	10 Gb/s
-----------	---------

主体特性

	.165 in
散热器种类	插针
笼子电镀材料	锡
散热器表面涂层	无电镀镍
散热器高度类	PCI

端接特性

--	--



PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	2.05 mm[.08 in]

机械附件

PCB 安装方式	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

壳体特性

笼子材料	铜合金
------	-----

尺寸

产品宽度	64.03 mm[2.52 in]
产品长度	21.7 mm[.854 in]

使用环境

工组温度范围	-10 – 70 °C[14 – 158 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

兼容的散热器	是
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	弹性密封圈

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2022 (224) SVHC > Threshold: Pb (3.7% in Component) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Out of Scope - excluded from Halogen



requirements	
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1888810-2
[EMI/Dust Cover,XFP And QSFP](#)

该系列中的其他产品 | XFP

XFP(25)

插拔式 IO 连接器和笼子(25)

散热器(8)

连接器盖帽(1)

客户还购买了

TE 产品编号1367646-4
[Heatsink clip Stamped and Form](#)

TE 产品编号1489948-2
[XFP HEAT SINK CLIP, PLATED](#)

TE 产品编号CAT-X29-C1171XN
[XFP 壳体组件和套件](#)

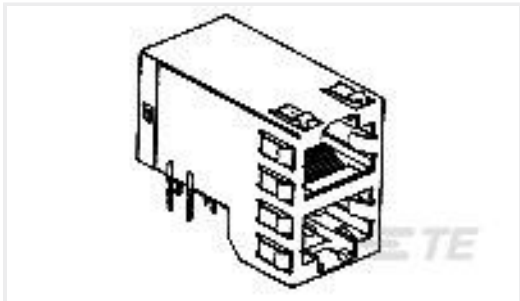
TE 产品编号1542618-2
[XFP MSA SAN APPLICATION](#)



TE 产品编号2057630-1
CFP Receptacle Conn Assy



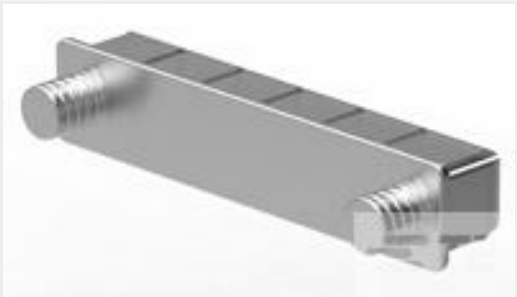
TE 产品编号2198235-3
SFP+ Enhanced 1x6, Networking Heatsink



TE 产品编号6368168-6
2X1 OFFSET ST/JK,LED(G&Y)12PNL



TE 产品编号2007498-2
1X6 SFP PCI Cage Assembly



TE 产品编号2149151-1
EMI/Dust Cover, CFP

文档

产品图纸

XFP KIT W/CAGE, CLIP, HEAT SINK,PCI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2303075-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2303075-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2303075-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本